PLASMA DISPLAY PANEL AND MANUFACTURING METHOD OF THE SAME

JP2002063849 2002-02-28 MATSUSHIMA HIDEAKI NIPPON ELECTRIC CO

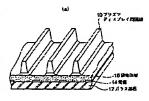
H01J9/02; H01J11/02; H01J9/02; H01J11/02; (IPC1-7): H01J11/02; H01J9/02

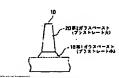
JP20000247169 20000817 Priority rumber(s): JP20000247169 20000817

Report a data error here

Abstract of JP2002063849

PROBLEM TO BE SOLVED. To provide a plasma display canel having a separation wall naving high athesave property to a base, with few uneven blast finishing, SOLUTION:
Separation wals 10 of the plasma display panel stands at both side of electrodes 14 formed on a glass substrate 12 Interposing a dielectrics layer 18. The separation walls are composed of two kinds of different components, namely, the first glass pasts 18 with blog) binder resin content and signal blast rate, and the second glass pasts 20 with low binder resin content and signal blast rate formed on the first glass pasts. As for the separation wall, since on content and big blast rate formed on the first glass pasts. As for the separation wall, since only the blast rate of the first glass pasts is made low, unevenness in sand blast inshing is restrained without taking long time, and the waste distribution of a bottom surface made the stand distribution of a bottom surface with the stand distribution of a bottom surface with the same surface with the same distribution of a bottom surface with the same surface with the same surface with the same surface with the same distribution of a bottom surface with the same surface with the same





(b)

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&IDX=JP2002063849&F=8

2008/02/22

. : .

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-63849 (P2002-63849A)

(43)公開日 平成14年2月28日(2002.2.28)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコード(参考)

H01J 11/02

9/02

H01J 11/02

B 5C027

9/02

5 C O 4 O F

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願2000-247169(P2000-247169)

平成12年8月17日(2000.8.17)

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72)発明者 松島 英晃

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(74)代理人 100096231

弁理士 稲垣 清

Fターム(参考) 50027 AA09

50040 FA01 CF13 CF18 CF19 JA17

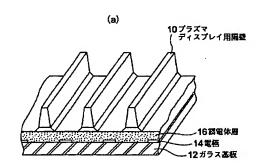
MA22 MA23 MA24

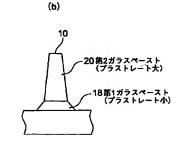
(54) 【発明の名称】 プラズマディスプレイパネル及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 ブラストの加工ムラが少なく、下地との密着 性が高い隔壁を有するプラズマディスプレイパネルを提

【解決手段】 本プラズマディスプレイバネルの隔壁 1 0は、ガラス基板12上に設けられた電極14を誘電体 層16を介して挟むように、電極の両側に直立すい。隔 壁はブラストレートの異なる2種類の組成物、つまり、 バインダー樹脂の含有率が大きくブラストレートが小さ い第1ガラスペースト18と、その上に設けられた、樹 脂含有率が小さく、ブラストレートが大きい第2ガラス ペースト18とから構成される。隔壁は、第1ガラスペ ーストのみブラストレートを小さくしているので、ブラ スト加工時間を長くすることなく、サンドブラストによ る加工ムラを抑えることができ、底面幅の面内分布を改 善できる。第1ガラスペーストのブラストレートが小さ いので、隔壁幅が細くなっても、底部が拡がったテーパ 形状の隔壁が得られ、また第1ガラスペーストの樹脂含 有率が大きいので、下地との密着性が高い。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 放電空間を区画する隔壁を備えたプラズ マディスプレイパネルにおいて、

隔壁が、ブラストレートの相互に異なる2種類の絶縁性 材料で形成された上層部と下層部とで構成され、下層部 のブラストレートが上層部に比べ小さいことを特徴とす るプラズマディスプレイパネル。

【請求項2】 下層部のバインダー樹脂の含有率が、上 層部のバインダー樹脂の含有率より大きいことを特徴と する請求項1に記載のプラズマディスプレイバネル。

【請求項3】 下層部が隔壁の下に形成される誘電体層 と同じ材料で形成され、上層部のブラストレートが誘電 体層のブラストレートより大きいことを特徴とする請求 項1に記載のプラズマディスプレイパネル。

【請求項4】 放電空間を区画する隔壁を備えたプラズ マディスプレイパネルの製造方法において、隔壁を形成 するに当たり、

基板上に、電極を形成し、次いで全面に誘電体層を成膜 し、更に、誘電体層上に第1ガラスペースト層、及び第 1ガラスペースト層よりバインダー樹脂の含有率の小さ 20 い第2のガラスペースト層を、順次、成膜する工程と、 レジスト層を成膜し、続いて露光処理及び現像処理を施 して、レジストパターンを形成する工程と、

次に、レジストパターン上からサンドブラスト加工を行 って、第2ガラスペースト層及び第1ガラスペースト層 をエッチングして隔壁を形成する工程と、

レジストパターンを除去する工程とを有することを特徴 とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【請求項5】 放電空間を区画する隔壁を備えたプラズ マディスプレイパネルの製造方法において、隔壁を形成 30 するに当たり、

基板上に、電極を形成し、次いで全面に誘電体層を成膜 し、更に、誘電体層上に誘電体層よりバインダー樹脂の 含有率が小さいガラスペースト層を成膜する工程と、

レジスト層を成膜し、続いて露光処理及び現像処理を施 して、レジストパターンを形成する工程と、

次に、レジストパターン上からサンドブラスト加工を行 って、ガラスペースト層及び誘電体層をエッチングして 隔壁を形成する工程と、

レジストパターンを除去する工程とを有することを特徴 40 とするプラズマディスプレイパネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、放電空間を区画す る隔壁を備えたプラズマディスプレイパネル及びその製 造方法に関し、更に詳細には、放電空間を区画する隔壁 を形成するに当たり、サンドブラスト法により形成し た、底面幅の面内分布が均一な隔壁を備えたプラズマデ ィスプレイパネル、及びサンドブラスト法による隔壁形 成の際、加工の面内均一性を高めた、プラズマディスプ 50 長方向に連続する蛍光体58の内、各単位発光領域EU

レイパネルの製造方法に関するものである。 [0002]

【従来の技術】プラズマディスプレイパネル(以下、P DPと言う)は、蛍光体によるフルカラーのマトリック ス表示に適した薄型の面放電型表示装置であって、CR Tに代わるものとして注目されており、高精細映像の分 野への用途拡大に向けて、更なる高精細化と大画面化が 進められている。

【0003】 ここで、図6を参照して、面放電型PDP の構成を説明する。図6は一般的な面放電型PDPの分 解斜視図であり、1つの画素EGに対応する部分の基本 的な構造を示している。面放電型PDP40は、図6に 示すように、マトリクス表示の単位発光領域EUに対し て一対の表示電極X、Yとアドレス電極Aとが対応する 3電極構造を有し、蛍光体の配置形態による分類の上 で、反射型と呼称される面放電型PDPである。

【0004】面放電のための表示電極X、Yは、表示面 H側のガラス基板42下に設けられ、放電空間46に対 して誘電体層44で被覆され、壁電荷を利用して放電を 維持するAC駆動を行っている。また、誘電体層44の 表面には、その保護膜として数千人程度の厚さのMgO 膜48が設けられている。表示電極X、Yは、放電空間 46に対して表示面H側に配置されていることから、広 範囲な面放電を達成し、且つ表示光の遮光を最小限にす るために、ネサ膜などからなる幅の広い透明導電膜50 とその導電性を補うための幅の狭いバス金属膜52とか ら構成されている。一方、アドレス電極Aは、単位発光 領域EUを選択的に発光させるために設けてあって、背 面側のガラス基板54上に表示電極X、Yと直交するよ うに一定のピッチで配列されている。

【0005】各アドレス電極Aの間には、100~15 0μm程度の高さを有したストライプ状の隔壁56が設 けられ、これによって放電空間46がライン方向(表示 電極X、Yの延長方向)に単位発光領域EU毎に区画さ れ、且つ放電空間46の間隙寸法が規定されている。ま た、ガラス基板54には、アドレス電極Aの上面及び隔 壁56の側面を含めて背面側の内面を被覆するように、 R (赤)、G (緑)、B (青)の3原色の蛍光体58が 設けられている。図中のアルファベットR、G、Bは各 蛍光体58の発光色を示している。蛍光体58は、面放 電時に放電空間46内の放電ガスが放つ紫外線によって 励起されて発光する。

【0006】表示画面を構成する各画素(ドット)EG には、ライン方向に並ぶ同一面積の3つの単位発光領域 EUが対応づけられている。各単位発光領域EUにおい て、表示電極X、Yによって面放電セル(表示のための 主放電セル)が画定され、表示電極Yとアドレス電極A とによって表示又は非表示を選択するためのアドレス放 電セルが画定される。これにより、アドレス電極Aの延 3

に対応した部分を選択的に発光させることができ、R、G、Bの組み合わせによるフルカラー表示が可能である。

【0007】以上の構成のPDP10は、各ガラス基板42、54について別個に所定の構成要素を設けた後、ガラス基板42、54を対向配置して間隙の周囲を封止し、内部の排気と放電ガスの封入を行う一連の工程によって製造される。その際、ガラス基板54上には、まず、アドレス電極Aが設けられ、その後に隔壁56及び蛍光体58が順に設けられる。このように形成順序を選10定することにより、アドレス電極Aを厚膜法を用いて容易に形成することができ、且つ隔壁56の側面を覆うように蛍光体58を設けて輝度を高めることができる。

【0008】ところで、ブラズマディスプレイパネル用の隔壁の形成に当たり、欠陥が無く、且つ面内分布の均一性を向上させることは、ブラズマディスプレイパネルの品質及び特性の向上にとって重要な要素の一つとなっている。従来、サンドブラスト法によって隔壁56を形成する際には、まず、アドレス電極Aを形成し、誘電体層(図示せず)を成膜したガラス基板54上に、隔壁用20ガラスペーストを例えばスリットダイコーター法により塗布し、100~160℃程度の温度に保持して乾燥させ、誘電体層上に厚み100~200μmの隔壁材層を形成する。次いで、隔壁材層上に耐サンドブラスト性のドライフィルム等のフォトレジスト膜を成膜し、フォトリソグラフィー法により隔壁のポジパターンを形成する。その後、サンドブラスト加工により、隔壁材層の不要部分を除去し、残ったレジスト材を剥離する。

【0009】一般に、隔壁形成用のガラスペーストは、低軟化点のガラスフリット、形状保持のためのフィラー、及びバインダー樹脂を主成分としている。ガラスフリットには、軟化点や熱膨張係数を調整するために、PbO、SiOz、BzOz、AlzOzなどが含まれる。フィラーは、ガラスフリットより軟化点が高いAlzOz、TiOz、ZrOz、Zr等のセラミック粉末が用いられる。バインダー樹脂は、低温で分解・気化して、炭化物が隔壁中に残存しないことが必要であり、セルロース系樹脂やアクリル系樹脂がよく用いられる。尚、バインダー樹脂の種類及び含有率は、印刷性や下地及びレジストとの密着性ばかりでなく、ブラストレートを決定する因子として知られている。

【0010】一般に、サンドブラスト法により隔壁を形成する際、隔壁材料としてブラストレートの小さいガラスペーストを用いると、加工時間が長くなり、生産性が低下する。

【0011】一方、ブラストレートの大きいガラスペーストを用いると、サンドブラスト加工に要する時間は短縮されるが、ノズルの揺動および搬送スピードなどによるサンドブラストの加工ムラにより、隔壁の底部が切削されずに残ったり、逆に過大に削られて、隔壁が痩せた50

りしてしまうといった不具合が生じる。その結果、底面幅の面内分布が悪くなり、これがプラズマディスプレイパネルの画質に影響を及ぼす。また、ブラストレートを大きくするためにバインダー樹脂含有率を小さくすると、レジストの現像や剥離工程にて隔壁が破壊され易くなり、欠陥が発生し易くなる。

【0012】従来、ブラストレートの異なる2種類以上のガラスペーストから隔壁層を構成し、最下層にブラストレートの大きいガラスペーストを使用することが考えられている。これは、最下部のガラスペーストがブラスト加工により容易に削られるため、電極などの下地へのダメージを低減させることを期待しているものである。【0013】また、バインダー樹脂の含有率の違う2種類の組成物で隔壁を構成し、上層組成物の樹脂含有率を下層組成物の樹脂含有率より大きくすることが考えられている。これは、バインダー樹脂の含有率を大きくして上層組成物の機械的強度を高くすることにより加工時間は長くなるものの、レジストの現像や剥離工程でのウェット処理時に耐水性を発揮して隔壁欠損を防ぐ効果を期待している。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかし、上述した従来の技術では、下層組成物が削れ易くなっているために、 先述したように、サンドブラスト加工による底面幅のは らつきが生じやすくなり、プラズマディスプレイパネル の画質に好ましくない影響を及ぼす。また、高精細化を 必要とするときには、サンドブラストによる加工ムラで 生じた過大に削られている底面幅の小さい箇所では、レ ジスト剥離時に剥離液が隔壁材料層中に浸透して、基板 上から隔壁ごと剥離するという問題も生じている。

【0015】本発明の主な目的の一つは、プラズマディスプレイパネルの画質に影響を及ぼすサンドブラスト加工の加工ムラが少なく、かつ、下地との密着性が高く、レジスト剥離時に隔壁欠陥が生じない隔壁を備えたプラズマディスプレイパネル及びその製造方法を提供することである。

[0016]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明に係るプラズマディスプレイバネルは、放電空間を区画する隔壁を備えたプラズマディスプレイバネルにおいて、隔壁が、ブラストレートの相互に異なる2種類の絶縁性材料で形成された上層部と下層部とで構成され、下層部のブラストレートが上層部に比べ小さいことを特徴としている。

【0017】実用的には、下層部のバインダー樹脂の含有率が、上層部のバインダー樹脂の含有率より大きくする。更には、下層部を隔壁の下に形成される誘電体層と同じ材料で形成し、上層部のブラストレートを誘電体層のブラストレートより大きくする。

0 【0018】従来から、ブラストレートは、隔壁形成用

のガラスペースト中の樹脂含有率の大小により決定され ることが知られており、本発明では、下層組成物の樹脂 含有率を上層よりも大きくしている。つまり、本発明の 特徴は、プラズマディスプレイパネルの製造に際し、サ ンドブラスト法により隔壁を形成するに当たり、ブラス トレート(切削速度)が異なる2種類以上の組成物で隔 壁を構成し、下層組成物のブラストレートを上層組成物 のブラストレートより小さくしたことにある。これによ り、サンドブラスト加工時の加工ムラの発生を抑えて、 底面幅の面内分布を改善し、またレジスト剥離時に不具 10 合の生じない隔壁をプラズマディスプレイパネルに設け ることができる。本発明では、隔壁の下層組成物のみブ ラストレートを小さくしているので、サンドブラスト加 工の生産性が低下するほどブラスト加工時間を長くせず とも、サンドブラスト加工による加工ムラを抑えること ができ、底面幅の面内分布を改善できる。同時に、隔壁 幅が細くなっても、下層組成物のブラストレートが小さ いので、底部が拡がったテーパ形状の隔壁が得られ、ま た下層組成物のバインダー樹脂の樹脂含有率を大きくし ているので、下地との密着性が高まり、レジスト剥離時 に隔壁材料が下地より剥離されるといった不具合をなく すととができる。

【0019】本発明に係るプラズマディスプレイパネル の製造方法(以下、第1の発明方法と言う)は、放電空 間を区画する隔壁を備えたプラズマディスプレイバネル の製造方法において、隔壁を形成するに当たり、基板上 に、電極を形成し、次いで全面に誘電体層を成膜し、更 に、誘電体層上に第1ガラスペースト層、及び第1ガラ スペースト層よりバインダー樹脂の含有率の小さい第2 ト層を成膜し、続いて露光処理及び現像処理を施して、 レジストパターンを形成する工程と、次に、レジストパ ターン上からサンドブラスト加工を行って、第2ガラス ペースト層及び第1ガラスペースト層をエッチングして 隔壁を形成する工程と、レジストパターンを除去する工 程とを有することを特徴としている。

【0020】本発明に係るプラズマディスプレイパネル の製造方法(以下、第2の発明方法と言う)は、放電空 間を区画する隔壁を備えたプラズマディスプレイパネル に、電極を形成し、次いで全面に誘電体層を成膜し、更 に、誘電体層上に誘電体層よりバインダー樹脂の含有率 が小さいガラスペースト層を成膜する工程と、レジスト 層を成膜し、続いて露光処理及び現像処理を施して、レ ジストパターンを形成する工程と、次に、レジストパタ ーン上からサンドプラスト加工を行って、ガラスペース ト層及び誘電体層をエッチングして隔壁を形成する工程 と、レジストパターンを除去する工程とを有することを 特徴としている。

[0021]

【発明の実施の形態】以下に、添付図面を参照し、実施 形態例を挙げて本発明の実施の形態を具体的かつ詳細に 説明する。

プラズマディスプレイバネルの実施形態例

本実施形態例は、本発明に係るプラズマディスプレイバ ネルの実施形態の一例であって、図1(a)は本実施形 態例のプラズマディスプレイパネルに設けた隔壁の斜視 図、図l(b)は本実施形態例のプラズマディスプレイ バネルに設けた隔壁の断面図である。本実施形態例のブ ラズマディスプレイパネルの要部として設けられた隔壁 10は、図1(a)及び(b)に示すように、ガラス基 板12上に設けられた電極14を誘電体層16を介して 挟むように、電極14の両側に直立している。隔壁10 は、ブラストレートの異なる2種類の組成物、つまり、 ブラストレートが小さい第1ガラスペースト18と、そ の上に設けられたブラストレートが第1ガラスペースト 18より大きい第2ガラスペースト20とから構成され ている。

【0022】従来から、ブラストレートは、隔壁形成用 のガラスペースト中の樹脂含有率の大小により決定され ることが公知であるが、本実施形態例では、第1ガラス ペースト18の樹脂含有率を第2ガラスペースト20の 樹脂含有率よりも大きくすることにより、第2ガラスペ ースト20のブラストレートを第1ガラスペースト18 のブラストレートより大きくしている。 つまり、第1ガ ラスペースト18は、エチルセルロース系のバインダ樹 脂含有率が2.0~2.5 w t %程度のガラスペースト を塗布・乾燥し、20~50μmの厚みに形成されてい る。一方、第2ガラスペースト20は、エチルセルロー のガラスペースト層を、順次、成膜する工程と、レジス 30 ス系のバインダ樹脂含有率が1.5~2.0 w t %程度 のガラスペーストを塗布・乾燥し、80~150 µmの 厚みに形成されている。

【0023】本実施形態例のプラズマディスプレイパネ ルに設けた隔壁10は、第1ガラスペースト12のみブ ラストレートを小さくしているので、生産性が低下する ほど、ブラスト加工時間を長くせずとも、サンドブラス ト加工による加工ムラを抑えることができ、底面幅の面 内分布を改善できる。同時に、隔壁幅が細くなっても、 第1ガラスペースト12のブラストレートが小さいの の製造方法において、隔壁を形成するに当たり、基板上 40 で、底部が拡がったテーパ形状の隔壁が得られる。また 第1ガラスペースト12のバインダー樹脂の樹脂含有率 を大きくしているので、下地との密着性が高まり、レジ スト剥離時に、隔壁材料が下地より剥離されるといった 不具合をなくすことができる。

【0024】プラズマディスプレイパネルの製造方法の

本実施形態例は、第1発明方法に係るプラズマディスプ レイパネルの製造方法を上述の隔壁10の形成に適用し た実施形態の一例であって、図2(a)から(c)及び 50 図3 (d) から (f) は、それぞれ、プラズマディスプ レイパネルを製造する際に本実施形態例の方法に従って 隔壁を形成するときの各工程の断面図である。以下に、 図2及び図3を参照して、本実施形態例のプラズマディ スプレイパネル用隔壁の形成方法を説明する。プラズマ ディスプレイパネル用隔壁を形成する方法として、スク リーン印刷法、アディティブ法、サンドブラスト法など があるが、なかでもサンドブラスト法は高アスペクト比 且つ高精細の隔壁形成方法として注目されている。本実 施形態例の方法は、サンドブラスト法によるものであ ス

【0025】本実施形態例のブラズマディスプレイバネルの製造方法によって設けた隔壁10は、ブラストレートが異なる2種類の組成物で構成されるので、以下のようにガラスペーストの塗布・乾燥工程を繰り返す。先ず、図2(a)に示すように、ガラス基板12上に、電極14を形成し、次いで全面に誘電体層16を成膜する。次いで、誘電体層16上に、例えばエチルセルロース系のバインダ樹脂含有率が2.0~2.5 w t %程度のガラスペーストを塗布・乾燥して、20~50μmの厚みで第1ガラスペースト層18を設ける。次いで、第1ガラスペースト層18上に、上層組成物として、例えばエチルセルロース系のバインダ樹脂含有率が1.5~2.0 w t %程度のガラスペーストを塗布・乾燥して、80~150μmの厚みの第2ガラスペースト20を設ける。

【0026】次いで、図2(b)に示すように、第2ガラスペースト20上にドライフィルムレジスト層22を成膜する。続いて、図2(c)に示すように、ドライフィルムレジスト層22にガラスマスク24を介して露光処理を施す。

【0027】次に、露光処理したドライフィルムレジスト層22に現像処理を施して、図3(d)に示すように、レジストパターン26を形成する。続いて、図3(e)に示すように、レジストパターン26上からサンドブラスト加工を行って、第2ガラスペースト層20及び第1ガラスペースト層18をエッチングする。レジストパターン26を除去すると、図3(f)に示すように、第1ガラスペースト層18と第2ガラスペースト層20とからなるプラズマディスプレイパネル用の隔壁10を形成することができる。

【0028】サンドブラスト工程では、一定のブラスト 図5条件の下で、第1ガラスペースト層12は、第2ガラス と割ペースト層14に比べて削れ難いために、図3(f)に 用の示すように、底部の拡がったテーパー形状の隔壁が得られる。このように安定した底面幅と樹脂含有率を大きくしていることにより、下地との密着性が高まり、レジスト剥離時に隔壁材料が下地より剥離されるといった不具合をなくすことができる。また、下層組成物のブラストレートを小さくしているので、サンドブラストに加工よる加工ムラを抑えることができ、底面幅の面内分布を改 50 い。

善できる。

【0029】 <u>プラズマディスプレイバネルの製造方法の</u> 実施形態例2

本実施形態例は、第2発明方法に係るプラズマディスプレイパネルの製造方法を前述の隔壁10の形成に適用した実施形態の一例であって、図4(a)から(c)及び図5(d)から(f)は、それぞれ、プラズマディスプレイパネルを製造する際に本実施形態例の方法に従って隔壁を形成するときの各工程の断面図である。以下に、

図4及び図5を参照して、本実施形態例のプラズマディスプレイパネル用隔壁の形成方法を説明する。先ず、図4(a)に示すように、本実施形態例のプラズマディスプレイパネル製造方法で設ける隔壁30(図5(f)参照)は、実施形態例1のプラズマディスプレイパネルの隔壁10の第1ガラスペースト18に代えて下地の誘電体層16で第1ガラスペースト層を兼用している。

【0030】以下に、図4及び図5を参照して、本実施形態例のプラズマディスプレイパネル用隔壁の形成方法を説明する。先ず、図4(a)に示すように、ガラス基板12上に、電極14を形成し、次いで全面に誘電体層16を成膜する。誘電体層16は誘電体用ガラスペーストをスクリーン印刷法もしくはスリットダイコータにより塗布・乾燥し、20~50μmの膜厚で形成する。通常、誘電体層は隔壁用ガラスペーストを塗布する前に、後のサンドプラスト加工にて削れないように焼成されているが、ことでは焼成する必要はない。その後、誘電体層16よりプラストレートの大きい隔壁用ガラスペースト32を塗布する。

【0031】次いで、図4(b)に示すように、ドライフィルムレジスト層34を成膜する。続いて、図4

(c) に示すように、ドライフィルムレジスト層34に ガラスマスク36を介して露光処理を施す。

【0032】次に、露光処理したドライフィルムレジスト層34に現像処理を施して、図5(d)に示すように、レジストパターン38を形成する。続いて、図5(e)に示すように、レジストパターン38上からサンドブラスト加工を行って、隔壁用ガラスペースト層32及び誘電体層16をエッチングする。サンドブラスト加工では、誘電体層16を10μmから30μm程度削り込む条件で行う。レジストパターン38を除去すると、図5(f)に示すように、隔壁用ガラスペースト層32と誘電体層16とからなるブラズマディスプレイパネル用の隔壁30を形成することができる。

【0033】本実施形態例では、下層組成物の誘電体層 16は、上層組成物のガラスペースト32に比べて削れ 難いので、底部の拡がったテーパー形状の隔壁30が得 られ、実施形態例1の方法と同様な効果が得られる。し かも、実施形態例1の方法のように、複数の隔壁材料を 塗布する必要がなく、プロセス数が増加することもな

[0034]

【発明の効果】本発明によれば、隔壁の下層組成物のみ ブラストレートを小さくしているため、生産性が低下す るほどブラスト加工時間を長くせずとも、サンドブラス トによる加工ムラを抑えることができ、底面幅の面内分 布を改善できる。また、下層組成物のブラストレートが 小さいので、隔壁幅が細くなっても、底部が拡がったテ ーパ形状の隔壁が得られる。更には、下層組成物の樹脂 含有率を大きくしているので、下地との密着性が高ま り、レジスト剥離時に隔壁材料が下地より剥離されると 10 いった不具合をなくすことができる。

9

【図面の簡単な説明】

【図1】図1 (a) は本実施形態例のプラズマディスプ レイパネルに設けた隔壁の斜視図、及び図1(b)は本 実施形態例のプラズマディスプレイバネルに設けた隔壁 の断面図である。

【図2】図2(a)から(c)は、それぞれ、プラズマ ディスプレイパネルを製造する際に、実施形態例1の方 法に従って隔壁を形成するときの各工程の断面図であ る。

【図3】図3(d)から(f)は、それぞれ、図2 (c) に続いて、プラズマディスプレイパネルを製造す る際に、実施形態例1の方法に従って隔壁を形成すると きの各工程の断面図である。

【図4】図4(a)から(c)は、それぞれ、プラズマ ディスプレイパネルを製造する際に、実施形態例2の方 法に従って隔壁を形成するときの各工程の断面図であ る。

【図5】図5 (d) から (f) は、それぞれ、図4 (c) に続いて、ブラズマディスプレイパネルを製造す 30 58 蛍光体 る際に、実施形態例2の方法に従って隔壁を形成すると*

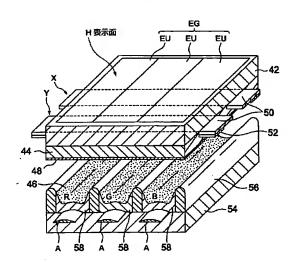
*きの各工程の断面図である。

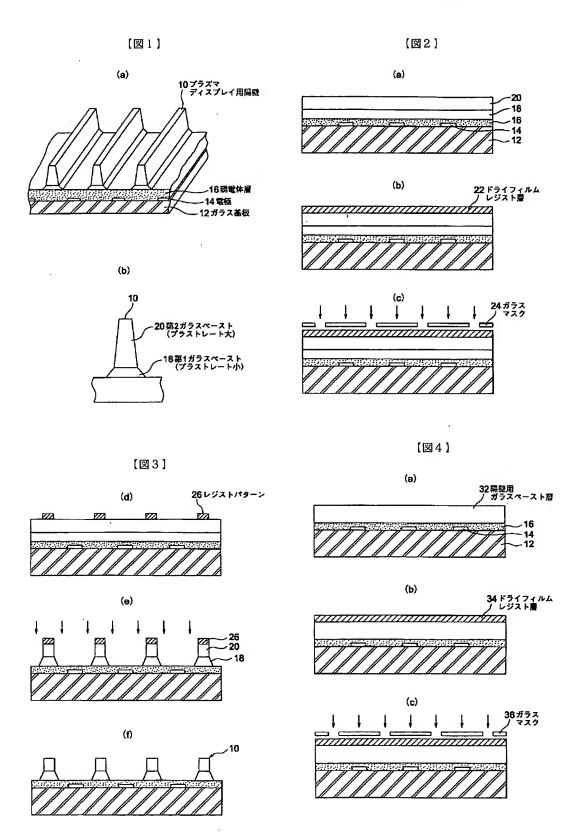
【図6】プラズマディスプレイパネルの構成を示す斜視 図である。

【符号の説明】

- 10 実施形態例1のプラズマディスプレイパネルに設 けた隔壁
- 12 ガラス基板
- 14 電極
- 16 誘電体層
- 18 第1ガラスペースト層
 - 20 第2ガラスペースト
 - 22 ドライフィルムレジスト層
 - 24 ガラスマスク
 - 26 レジストパターン
 - 30 実施形態例2のプラズマディスプレイパネルに設 けた隔壁
 - 32 隔壁用ガラスペースト層
 - 34 ドライフィルムレジスト層
 - 36 ガラスマスク
- 20 38 レジストパターン
 - 40 面放電型PDP
 - 42 ガラス基板
 - 44 誘電体層
 - 46 放電空間
 - 48 MgO膜
 - 50 透明導電膜
 - 52 バス金属膜
 - 54 ガラス基板
 - 56 隔壁

【図6】





Š

【図5】

